**教育部智慧晶片系統與應用人才培育計畫**

**111年度模組教材發展計畫\_期中書面審查評分表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 課程名稱 | | |  | | 計畫編號 | | |  | |
| 課程主持人 | | |  | 服務單位 |  | | | | |
| 項次 | 審查重點 | | | | 評 量 | | | | |
| 1 | 模組教材開發情形。 | | | | □優 | □佳 | □尚可 | | □不佳 |
| 2 | 公開徵件模組教材規劃是否合宜 | | | | □優 | □佳 | □尚可 | | □不佳 |
| 3 | 模組教材績效達成情形 | | | | □優 | □佳 | □尚可 | | □不佳 |
| 4 | 模組教材經費使用情況 | | | | □優 | □佳 | □尚可 | | □不佳 |
| **綜合審查意見**(至少撰寫100字) | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 評 等 | | ❑10 ❑9 ❑8 ❑7 ❑6 ❑5 ❑4 ❑3 ❑2 ❑1(高者為優)  註：(10:極優 9:優 8:良 7:尚可 6:可 5:普通 4:略差 3:差 2:極差 1:劣) | | | | | | | |

審查委員簽名：

審查日期：111年 月 日